

证券代码：688209

证券简称：英集芯

深圳英集芯科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-008

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	财通证券 新华资产 银华基金 华夏基金 中金公司 大家保险 长城财富资管 国寿养老
会议时间	2023年12月26日-2023年12月28日
会议地点	电话会议 会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：吴任超先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1.请介绍公司三季度的营收情况？</p> <p>答：2023 年前三季度，公司受益于抓住芯片行业的国产替代趋势以及新产品线拓展，公司积极开拓市场，公司业绩企稳上升，公司实现营业收入 842,919,047.3 元，较上年同期增长 37.94%，实现归属于上市公司股东的净利润 15,738,286.59 元，较上年同期下降 86.44%。剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东净利润为 97,611,339.36 元，较上年同期下降 23.21%。</p> <p>公司第三季度实现营业收入 327,269,137.6 元，较上年同期增长 63.07%，归属于上市公司股东的净利润为 13,656,937.44 元，剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的净利润为 39,189,585.67 元，较上年同期增长 82.67%。</p> <p>问题 2: 请问公司在核心技术方面目前取得哪些成果？</p>

	<p>答：英集芯自成立以来，致力于数模混合 SoC 集成技术、快充接口协议全集成技术、低功耗多电源管理技术、高精度 ADC 和电量计技术、大功率升降压技术等方面的研发，形成了市场针对性强、应用价值较大的多项核心技术，为公司的产品开发奠定了技术基础。同时，2023 年上半年，公司新增了一项核心技术——“微型声重放系统技术”并形成了专利保护。</p> <p>问题 3.公司研发的数模混合 SoC 片在应用上具备哪些优势？</p> <p>答：公司自主研发的数模混合 SoC 集成技术，将数字芯片、模拟芯片、系统和嵌入式软件集成到一颗 SoC 芯片中，并同步向客户提供成品开发方案，能够缩短客户成品研发周期、降低产品生产成本、简化生产过程、提高产品良率和可靠性。此外，公司通过先进的系统架构和算法设计，开发的芯片在满足客户技术指标要求的同时实现成本优化、保证公司产品的性价比优势。</p> <p>问题 4：公司在信号链领域布局进展情况？</p> <p>答：目前公司在信号链领域已实现布局，产品与公司产品具有协同性。公司已在高速接口芯片、智能音频芯片、高精度 ADC 芯片、PMIC 芯片、OP 芯片等多条细分赛道布局，深度推进了公司产业上下游协同，改善了客户结构、优化产品品类、提升产业规模。</p> <p>本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。</p>
附件清单（如有）	
日期	2023 年 12 月 28 日